证券代码: 688661 证券简称: 和林微纳

苏州和林微纳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2025-001

| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 |
|---------------|--|--|
| | □媒体采访 | √业绩说明会 |
| | □新闻发布会 | □路演活动 |
| | □现场参观 | □其他 (电话会议) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与 2024 年度报告暨 2025 年第一季度业绩说明会的广大投资者 | |
| 时间 | 2025. 5. 13 15:00-16:00 | |
| 地点 | 上海证券报•中国证券网路演中心: https://roadshow.cnstock.com/ | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 骆兴师 | 页; 财务总监 王军委; 董事会秘书 赵川; 独立董事: 江小三 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. 请问公司应收帐款提 | 次说明会中提出的问题进行了回复: 升了不少,大致是什么情况? 好!企业采用赊销方式进行产品销售,销售收入增长导致应收 |
| | 2. 一季度公司内外销比 答: 尊敬的投资者,您 成。感谢您的关注! | 例大约是多少? 好!公司一季度内销占比约五到六成,外销占比约四到五 |
| | 答:尊敬的投资者,您国产替代化需求增多等 | 《增长的主要原因是什么?好!受益于人工智能、物联网等新兴技术的需求,叠加本土积极影响,公司2024年度芯片测试探针领域的主要客户出货拓的微型传动领域如智能家居清洁设备等方面也带来了销售注! |
| | 答: 尊敬的投资者,您域,在 MEMS 系列零组件进行多种降本增效举措。 | 润增长的驱动因素会是什么? 好!公司深耕于 MEMS 微机电、半导体芯片测试及微型传动领 |
| | 5. 在控制成本方面,公 | 可有何举措? |

答: 尊敬的投资者,您好!公司主要采取以下措施: 1、组建自动化团队,用于提升公司自动化水平; 2、通过外部培训提升公司管理和运营效率; 3、鼓励员工进行现场提案改善; 4、集中采购和签订长期合同,利用规模经济效应降低采购成本等来加强成本控制。感谢您的关注!

6. 高管您好,请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何? 谢谢。

答: 尊敬的投资者你好!公司 2024 年度实现营业收入 56,901.09 万元,较上年同期增加 99.13%; 2024 年度归属于母公司所有者净利润-870.81 万元,较上年同期减少亏损 1,223.10 万元;公司 2025 年一季度实现营业收入 20,877.09 万元,较上年同期增加 115.95%; 2025 年一季度归属于母公司所有者净利润 2,654.74 万元,较上年同期增加 3,196.54 万元。感谢您的关注!

7. 前道测试的 MEMS 工艺 CP 探针卡公司年报说已经客户验证阶段,大概什么时候可以小规模量产? CP 探针卡和 FT 探针卡相比市场空间如何?

答: 尊敬的投资者您好! 目前 CP 端客户合作稳步推进中,部分探针卡已通过验证。 CP 探针卡全球市场规模约 250 亿人民币。感谢您的关注!

8. 请问公司 25 年以来高端产品在公司业务占比中是否有所提升?

答: 尊敬的投资者,您好!公司业务端开展良好,业务稳定开展,其中新兴业务开展较好。感谢您的关注!

9. 高管您好,请问 2025 年在开拓市场方面,公司有何计划?

答: 尊敬的投资者,您好!公司秉持全球化经营策略,以市场化为指导,重点开发具有国际影响力的大客户。感谢您的关注!

10. 公司如何看待 MEMS 市场现状及未来发展趋势? 行业环境对公司发展产生何种影响?

答: 尊敬的投资者,您好! MEMS 技术在传感器的运用日益提升,全球应用市场迅速扩张,公司 MEMS 精微零组件主要应用于 MEMS 声学及 MEMS 光学,公司将显著受益于市场的需求驱动。感谢您的关注!

11. 高管您好,请问您如何看待行业未来的发展前景? 谢谢。

答: 尊敬的投资者,您好!公司主要深耕微米及纳米级精微制造,未来市场前景较好。感谢您的关注!

12. 高管您好,能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现? 谢谢。

答: 尊敬的投资者,您好!公司主要有 MEMS 精微零组件、半导体芯片测试探针、微型传动等业务单元,所属行业毛利率水平差别较大。感谢您的关注!

13. 在纳米级别制造技术方面,公司有何成果及布局?

答: 尊敬的投资者,您好!公司主要深耕微米、纳米级精微制造,目前在消费电子、半导体及微型医疗器械耗材等领域有广泛布局。感谢您的关注!

| | 14. 公司目前有哪些核心客户?主要在哪些产品领域展开合作?未来在拓展客户方 | | |
|----------|--|--|--|
| | 面有何计划? | | |
| | 答: 尊敬的投资者, 您好! 公司深耕精密零组件及高端制造领域多年, 通过技术研 | | |
| | 发、内部团队管理,在全球范围内积累了如:英伟达、AMD、英飞凌、博通等优质客 | | |
| | 户,形成了较强的客户资源壁垒。未来将秉承全球化发展策略,持续推进全球化、 | | |
| | 数字化、现代化的管理体系建设,推动企业发展。感谢您的关注! | | |
| | 15. 请问公司在助力实现半导体芯片产业链国产替代方面有何优势与进一步布局? | | |
| | 答: 尊敬的投资者, 您好! 公司在前道测试 CP 测试探针卡及后道测试 FT 测试探针 | | |
| | 均处于国产替代的核心需求阶段,市场广阔。感谢您的关注! | | |
| | 16. 请问公司目前在研重点项目进度如何?项目投产量产后有望填补哪些应用场景 | | |
| | 空白? | | |
| | 答: 尊敬的投资者, 您好! 公司各在研项目有序推进, 部分关键项目已处于研发转 | | |
| | 量产期。感谢您的关注! | | |
| | 17. 高管您好,请问公司当前的研发重点技术方向是什么? | | |
| | 答: 尊敬的投资者, 您好! 公司以微型精密制造为底层技术, 基于微米、纳米级制 | | |
| | 造技术,开发消费电子、半导体及微型医疗器械耗材等多元化应用领域。感谢您的 | | |
| | 关注! | | |
| | | | |
| 附件清单(如有) | 无 | | |
| 日期 | 2025.5.13 | | |